

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना सेबी के दिनांक 14 अगस्त 2026 के परिपत्र संख्या एचओ/17/11/(2)2026-डीडीएचएस-पीओडी1/आई/18769/2026 के संदर्भ में "व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने के उपायों सहित ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (ओबीपीपी) हेतु विनियामक रूपरेखा में संशोधन" के संबंध में जारी किया जाता है।

उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, सेबी में पंजीकृत सभी ऑनलाइन बॉण्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं (ओबीपीपी) को **आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 85** के अधीन जारी **सीजीटीई बॉण्डों** (पूर्ववर्ती धारा 54ईसी बॉण्डों) को अपने-अपने ऑनलाइन मंचों के माध्यम से निवेशकों को उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। सेबी में पंजीकृत ओबीपीपी की सूची सेबी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर <https://www.sebi.gov.in/online-bond-platform-providers.html> देखा जा सकता है:

सीजीटीई बॉण्ड को नियंत्रित करने वाले सभी मौजूदा नियम और शर्तें, जिनमें पात्रता मानदंड, ब्याज दर और लॉक-इन अवधि शामिल हैं, अपरिवर्तित रहेंगे।

निवेशकों को सूचित किया जाता है कि ओबीपीपी के माध्यम से क्रय किए गए सीजीटीई बॉण्डों से संबंधित किसी भी शिकायत का निवारण संबंधित बॉण्ड जारीकर्ता द्वारा किया जाएगा।

सीजीटीई बॉण्डों से संबंधित किसी भी प्रश्न या सहायता हेतु, कृपया संपर्क करें:

निवेशक प्रकोष्ठ, आरईसी लिमिटेड

ई-मेल: Investorcell@recl.in.

टोल-फ्री: 1800-180-2992।

(हस्ताक्षरित)

नेहा शर्मा

उप महाप्रबंधक - रिटेल बॉण्ड्स

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वडोदरा

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद